L3 ANSWER 2 OF 2 WPIDS COPYRIGHT 1998 DERWENT INFORMATION LTD

AN 87-206780 [30] WPIDS

DNN N87-154752 DNC C87-086602

TI Improved laser-marking of electronic components - occurs while sliding down an inclined plane.

DC A35 A85 L03 P55 U11

IN LANGE, D

PA (MIKR-N) VEB MIKROEL MARX K

CYC 1

PI DD-243798 A 870311 (8730) * 6 pp

ADT DD-243798 A 85DD-0281819 851017

PRAI 85DD-0281819 851017

C B23K-026-08; H01L-021-26

AB DD 243798 A UPAB: 930922

A pulsed laser is used to mark the components, pref. in plastic moulded packages, while these move steadily, uder the under the influence of their own weight down a ramp. At the top of the ramp they issue from a magazine, or tube, pref. after a testing operation and after marking they are collected again in another magazine. The marking applied can be made to depend on the result of the testing operation. The position of the components on the slide is detected by opto-electronic means.

USE/ADVANTAGE - The process is used in the automated marking of electronic components after assembly and test. It improves the speed of operation and reduces the opportunity of mechanical damage and so increases the quality by avoiding a mechanical handling or transport step as is used in current processes for component marking.

0/3

FS CPI EPI GMPI

FA AB

MC CPI: All-C06; L04-C19

EPI: U11-F01C

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK



(12) Wirtschaftspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

PATENTSCHRIF

(19) DD (11) 243 798 A

4(51) H 01 L 21/268 H 01 L 21/68 B 23 K 26/08

AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmeider eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	WP H 01 L / 281 819 4	. (22)	17.10.85	(44)	11.03.87	
(71) (72)	veb mikroelektronik "karl marx" erfurt, 5010 Erfurt, Rudolfstraße 47, DD Lange, Dieter, Dipling., DD					
(54)	Verfahren zum Kannzeichne ten	n von kleinen	Gegenständen, k	nsbesondere van ek	ektronischen Bauel	emen-

(57) Ziel ist, die Kannzeichnung kleiner Gegenstände, insbesondere elektronischer Bauelemente bezüglich der Produktivität zu verbessern. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Kannzeichnung von kleinen Gegenständen, insbesondere von elektronischen Bauelementen anzugeben, mit dem diese ohne aufwendige mechanische Verfahren der Bauelementezu- und -abführung gekennzeichnet werden. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dedurch gelöst, daß die Bauelemente schwerkraftbedingt eine schiefe Ebene abwärts rutschen und dabei von hochenergetischer, elektromagnetischer Strahlung gekennzeichnet werden. Die Erfindung gestattet eine hochproduktive, qualitativ hochwertige Kennzeichnung insbesondere von elektronischen Bauelementen und trägt zu einer Verkürzung der Beerbeitungszeit je Bauelement bei.

ISSN 0433-6461

€ Seit n

Darlegung des Wesens der Erfindung

der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Kennzeichnen | Baue ten, anzugehen, das eine schnell und variable Kenn ermöglicht.

Gegenstände, insbes nder von elektronischen ung ohne aufwendig Verfahren dir Bauelementezu

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe, ein Verfahren zum Kennzeichnen kl iner Gegenstände, insbesondere el ktr nischer Bauelemente, zu schaffen, dadurch gelöst, daß unter Verwendung von Laserstrahlung sich di zu kennzeichnenden Gegens während der K. nnzeichnung kontinuierlich bewegen, indem die Bewegung der G. genstände schwerkraftbedingt erfolgt. Es ist zweckmäßig, den Neigungswinkel der schiefen Ebene, auf der sich die Gegenständ schwerkraftbedingt bewegen, se wählen, daß die Gegenstände mit h her Geschwindigkeit rutschen, d. h. der Neigungswinkel muß ein n Wert von 30° bis

Es ist farmer zweckmäßig, daß sich die zu kennzeichnenden G. genstände vor und nach der Kennzeichnung im Magazin befinbeispielsweise in den bekannten Stangenmagazinen für Halbieiterbauelemente. So können zusätzliche Ummagazinier- und

Es ist weiter zweckmäßig, erfindungsgemäß elektronische Bauelemente im Trägerstreifenverband zu kennzeichnen. Dies ist sowahl bei der bekannten Chargenkennzeichnung angebracht als auch in den Fällen, wo keine Ausmeß-Bauelement zu

Es ist ferner zweckmäßig, daß die Position der zu kennzeichnenden Gegenstände optoelektronisch erfaßt wird, weil eine derartige berührungstose Erfassung die Geschwindigkeit der sich schwerkraftbedingt bewegenden Gegenstände nicht verringert und weil diese Informationen zur Auslösung der Kennzeichnungsimpulse genutzt werden können. Es ist dabei angebracht, auch die gekennzeichneten Gegenstände optisch oder optoelektronisch zu erfassen und abzubilden, um di Kennzeichnungsqualität überprüfen und gegebenenfalls mangelhafte Bauelemente aussondern und/oder erneut kennzeichn:

Es ist weiterhin zweckmäßig, daß die Kennzeichnung der elektronischen Bauelemante unmittelbar nach einer el ktrischen Messung oder Prüfung erfolgt, derart, daß jedes gemessene oder geprüfte Bauelement abhängig vom Kontrollergebnis gekennzeichnet werden kann. Diese Kopplung führt dazu, daß der normalerweise notwendige Transport- und Manipulieraufwand minimiert werden kann.

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung soil nachstehend an einem Ausführungsbeispiel anhand der zugehörigen Zeichnungen erläutert werden.

Fig. 1: Bauelement in Kennzeichnungsposition

Fig. 2: Kräfte am Bauelement

Fig. 3: Schematische Derstellung der Verfahrensschritte

Das in Fig. 1 dargestellte elektronische Bauelement mit der Masse m. beispielsweise ein Halbielterbauelement im Vollplestgehäuse, bewegt sich schwerkraftbedingt die schiefe Ebene mit dem Neigungswinkel a abwärts. Es erreicht eine Kennzeichnungsposition, wo eine Laserstrahlung L auf der Gehäuseoberfläche auftrifft und des Bauelement kennzeichnet. Während der Kennzeichnung bewegt sich das Bauelement, wenn de nicht abgebrernst oder angehalten wird, weiter schwerkraftbedingt die schiefe Ebene hinunter und legt dabei den Weg s' zurück. Vorausgesetzt, daß sich der Gieittreibungskoeffizient μ in Richtung des Weges s während der Abwärtsbewegung des Bauelementes nicht ändert, ändert sich auch bei einem anschließend die schiefe Ebene hinunterrutschenden Bauelement der Weg s nicht, wenn das Bauelement im gleichen Vollplastgehäuse verkappt wurde.

Für das weitere Verständnis ist eine Betrachtung der am Bauelement wirkenden Kräfte von Interesse, wie sie in Figur 2 dergesteilt sind. Die als Reakion infolge des Werkstoffaustritts auftretende Kraft F_L kann derzeit wegen fehlender praktikabler Meß methoden

Verauche zeigten aber, daß die Kraft F_L vernachiässigbar klein ist und die Abwärtsbewegung der Bauelemente auf einer schiefen Ebene nicht abbremst. Die Systemparameter sind vor allem über den Neigungswinkel α der schlefen Ebene beeinflußbar, denn dieser Parameter läßt sich bei der erfindungsgemäßen Lösung am einfachsten ändern.

Die in Figur 3 gezeigte schematische Darsteilung veranschaulicht die Reihenfolge der Verfahrensschritte einschließlich der diesen Schritten zugeordneten Wege, die von den Bauelementen während der Kennzeichnung zurückzulegen sind. Der Weg s gibt die Strecke vom Magazinieren der zu kennzeichnenden elektronischen Bauelemente 1 bis zum Verfahrensschritt Freigeben der Bauelemente an. Er ist in dem Fall sehr kurz, wenn vereinzelte Bauelemente gekennzeichnet werden, die sich ver und nach dem Kennzeichnen im Magazin befinden. Wenn die zu kennzeichnenden elektronischen Bauelemente 1 unmittelbar nach einer Funktionskontrolle oder anderen elektrischen Messung gekennzeichnet werden, wird der Weg as vom Verfahrensschritt der elektrischen Messung bestimmt. Dem Weg as schließt sich der Weg vom Verfahrensschritt Freigeben zum Verfahrensschritt Melden an, der Weg Freigeben/Magazinieren s3. Es zeigte sich, daß s3 gegen Null gehen kann, ohne daß sich Änderungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben. Ein kleiner Weg sa hat den Vorteil, daß die für die Kennzeichnung eines Bau iementes benötigte Zeit wesentlich verkürzt werden kann. Der sich anschließende Weg Melden/Kennzeichnen S3 kann nicht beliebig klein gewählt werden, denn hier fließt die Zeit ein, die vom Melden des die schiefe Ebene hinunterrutschenden Bauelementes bis zur Auslösung des Verfahrensschrittes Kennzeichnen vergeht. Die bedeutet bei der technischen Realisierung, daß die Zeit, die für die optoelektronische Erfassung des sich auf der schiefen Ebene bewegenden Bauelementes, für die Informationsverarbeitung und für die elektronische Auslösung der Kennzeichungsimpulse benötigt wird, den Weg sa festlegt.

Der vom elektronischen Baueiement während der Kennzeichnung 2 zurückgelegte Weg s' wiederum muß kurz sein. Es hat sich als günstig erwiesen, wenn s' 10% der Linienstärke der Kennzeichnungssymbole nicht überschreitet, weil die Kennzelchnungen sonst unscharf und im Extremfall so verwischt werden, daß sie nicht mehr les' ar sind. Dem Verfahrensschritt der Kennzeichnung

schließt sich der einer Kontrolle an. Diese Kontrolle kenn ptisch oder optoet nisch am gekennzeichneten elektronischen Bauelemente 3 et aus. Das Focussieren und Ablenken 4 und das eventuelle beloni ren 5 der zur Kennzeichnung verwendeten Laser hlung erfolgt gemäß bekanntem Stand der Technik.

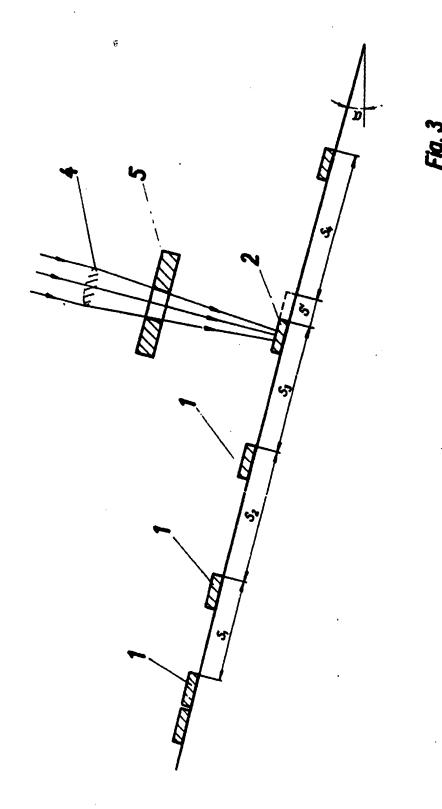
Der Weg Kennzeichnen/Kontrolle a. kann beim rfindungsgemäßen Verfahren bellebig gewählt werd n. Insgesamt ist jedoch anzustreben, daß die Summe

s1 + s2 + s3 + s' +s4

minimiert wird, um die Durchlaufzeit der Bauelemente bei der Kennzeichnung gering zu halten.

Das Kennzeichnen von elektronischen Bauelementen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ermöglicht, die mit
Laserkennzeichnung realisierbare Geschwindigkeit annähernd zu erreichen, ohne daß für den Transport der Bauelemente
mechanisch bewegte Teile benötigt werden. Diese Durchsatzerhöhung ist mit einer Ausbeuteerhöhung verbunden, weil die
Bauelemente bei der Kennzeichnung nicht mehr mit mechanisch bewegten Teilen in Verbindung kommen und durch diese nicht
in ihrer Qualität beeinträchtigt werden können, Insbesondere keine Deformstionen der Anschlüsse auftreten.

Die Automatielerung des technologischen Prozeßschrittes "Kennzeichnen elektronischer Bauelemente" wird durch des
erfindungsgemäße Verfahren erleichtert.



171015 289564

Fig.1

5 7 8 3 **5**

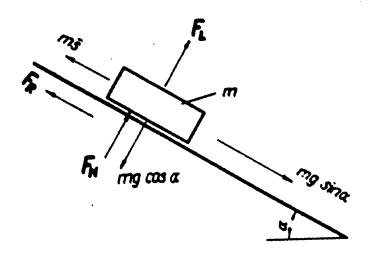


Fig. 2

171095- 289564